This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	가는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용하는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용하는 것이 되었다.
	andre de la composition de la composit La composition de la
	. 이 사용하는 유명. 이 사용 보다 보고 있는 것이 되었다. 그 사용 보고 있는 사용 전혀 되었다. 그 사용 보고 있는 것이 되었다. 그 사용 보다 보다 되었다. - 사용 보통 사용 보통
in Section 1	

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04129745

PUBLICATION DATE

30-04-92

APPLICATION DATE

21-09-90

APPLICATION NUMBER

02252254

APPLICANT: SEIKO EPSON CORP;

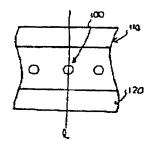
INVENTOR: ONO YOSHIHIRO;

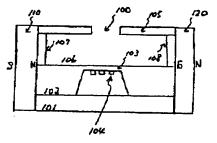
INT.CL.

: B41J 2/045

TITLE

INK JET HEAD





ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the life and printing quality (high density dot) by a method wherein a substrate which comes into contact with an ink has a diaphragm structure, and this diaphragm is displaced by magnetic force from the outside.

CONSTITUTION: Line of magnetic force which is generated by magnets 110, 120 arranged at both sides of an ink jet head goes across the inside of the ink jet head. At this time, electric current is charged in the wiring on a diaphragm 103, conforming to Fleming's rule, force is applied to the wiring 104, i.e., to the upper part or lower part of the diaphragm, in proportion to the strength of the line of magnetic force and the current value. The direction in which the force is applied is determined by the direction of the line of magnetic force and electric current, and by this force, the diaphragm is displaced, and pressure is added to the ink is surrounded by substrates 102 and 105, and the ink drop flies out from an ink discharge port 100.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

			·
·			
	A STATE OF THE STA		
			en de la companya de La companya de la co
			,
		and the second of the second o	
and the second			
1. 1.			
			e de la companya de
**			
	$\mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \{ \mathbf{r} \in \mathcal{A} \mid \mathbf{r} \in \mathcal{A} : \mathbf{r} \in \mathcal{A} \}$		
		and the second of the second o	
			, A
****** *******************************			
2			
	and the second of the second o		
and the second			
			rajo.
7 m			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1.0			
			An and the second secon
		9.	
* 1			
	- -		
en e			
-			
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

og og af til som sig 🗸

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-129745

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月30日

B 41 J 2/045

9012-2C B 41 J 3/04

103 D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

公発明の名称

インクジエットヘッド

②特 願 平2-252254

顧 平2(1990)9月21日 22出

⑫発 明 者 大 野 好 弘

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

勿出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎

外1名

1. 発明の名称

インクジェットヘッド

2. 特許請求の範囲

(1)インク106と接する基板102がダイヤ フラム構造をもち、このダイヤフラムが外部から の力によって変位することによって、基板102 と105によって囲まれている空間内に圧力変化 を生じさせ、大100からインク106を吐出さ せることを特徴とするインクジェットヘッド。

(2)請求項1記載のインクジェットヘッドにお いて、ダイヤフラム103の変位を、インクジェ ットヘッドの左右の磁石からの磁力線とダイヤフ ラム上に形成された配雑104の中を流れる電流 によって作られる力によって起されることを特徴 とするインクジェットヘッド。

いて、ダイヤフラムにかかる力が、最初ダイヤフ 第3回は発熱体方式によるインクジェットヘッ

ラムを基板101の方に引く力となるように配線 104の中を電流が流れ、次いでその逆極性に電 液が流れることによりダイヤフラムの変位を基板 105の方向へ起すことを特徴とするインクジェ ットヘッド.

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、インク浦を飛翔させ記録媒体上に圏 像を形成するインクジェット記録のヘッドの構造 に関するものである。

〔従来の技術〕

インクジェットヘッドの構造は種々提案されて いるが、現在実用化されているのはインク内での 発熱体の熱発生によりインクの薬発によるパブル 発生で圧力を生じさせる方式(第3回)とピェゾ 等の圧電素子を基板に取り付け、圧電素子の変形 を利用し基板を変位させることによりインクタン (3)請求項1記載のインクジェットヘッドにお ク内の圧力を変化させる方式(第4図)がある。

特閒平4-129745 (2)

ドの断面図であるが、蓋板301に発熱体302を形成し、インキの吐出穴を持った蓋板303を蓋板301に貼り付けることにより成るものの、発熱体は、スパッタ、CVD、蒸着、水体を積がある。発熱体は、スパッタ、CVD、蒸塩抗なものが、水体を積がある。といるでは、カーのである。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。前述のように発力である。方により、インク304を305の次から吐出させるタイプのものである。

第4回は圧電素子方式のインクジェットへっドの断面図であるが、基板401にピエゾ等の圧電 案子を貼り付け、基板403と組み合わせるこことによりなるものである。圧電素子は一般にPZ 状に切り出すことにより得られるこのインクジェットへっドの駆動は、圧電素子402に電圧をかけることにより、圧電素子をたわませると供に、基

いという欠点があった。

又、一方の圧電素子タイプは、発熱方式とは逆に上記のようなダメージがないためヘッド寿命は長いものの、圧電素子をセラミックプロックから切り出し、貼り付けるという工程からわかるように駆動素子の高密度化が困難な構造となっている。

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的は、駆動素子の高密度化が可能でかつ寿命の長いインクジェットヘッドを提供するところにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のインクジェットヘッドはインク106と接する基板102がダイヤフラム構造をもち、このダイヤフラムが外部からの力によって変位することにより、基板102、105によって囲まれている空間内に圧力変化を生じさせ、大100からインク106を吐出させることを特徴としている。

〔作 用〕

板 4 0 1 を同時にその力でたわませることにより、インクジェットヘッド内の圧力を変化させ、インク 4 0 4 を 4 0 5 の穴から吐出させるタイプのものである。

(発明が解決しようとする課題)

前述の発熱素子タイプ及び圧電素子タイプはそれぞれ長短を持っている。

発熱タイプは、I C プロセスのようないわゆる 薄膜プロセスによって駆動体となる発熱素子を形成できるため、駆動素子の高密度化は容易であ り、このため小型のインクジェットヘッドの中に 多くのインク吐出口を形成できるため、シリアル ヘッドの場合は高速でヘッドの移動が可能でかつ 高密度印字の可能なヘッドを形成することができ る、又、ラインヘッドの場合は高密度印字が可能 となる。

しかし、発熱方式によるため、加熱・急冷の繰り返しにより素子がダメージを受けること、及びインク中のバルブ消滅時の衝撃により発熱体がダメージを受けることによりヘッド自体の寿命が短

本発明の上記の構成を第1図~a) と第1図~b) に示す。第1図a) は本発明のインクジェットヘッドをインクの吐出口100側の正面から見た図であり第1図b) は本発明のインクジェットヘッドをライン&で切った断面図を示している。

本発明の上記の構成であれば、インクジェット ヘッドの両側に配された磁石により作られる時、 線がインクジェットヘッド内を横切る。この時、 ダイヤフラム上の配線内に電流を流すと、フレミ ングの左手の法則に従い、磁力線の強さ、電流値 に比例して、配線104に、即ちダイヤフラムの 上方あるいは下方へ力が加わることになる。

力の加わる方向は、斑力線及び電流の方向によって決まり、これによってダイヤフラムが変位し 基板 1 0 2 と 1 0 5 によって囲まれたインクに圧力が加わり、インキ吐出口 1 0 0 からインク演が飛び出す。

次に実施例を用いて詳細に説明する。

[夹 路 例 1]

第1図(b)に本発明のインクジェットヘッド

の断面図を示すが、その製造プロセスは、

1)100段結品Si 基版を研磨により100μm
m以とし基板102とした松、Si 基板の片側か
ら深さ1μmにポロンを拡放した。このポロン拡
な工程でのエッチングストップ 同となる。
2)Si 匹板102のポロン拡
な 間と逆側に11
0方向へ1辺を合せ、1辺240μmの正方形の
大を持つレジストパターンを形成し、80℃、3
0% 沿底のKOH溶液に没和しSiのエッチングを行った。Si 基板は単結品であるため、KOH
に対し結品方位によりエッチングとかあり、弱2図に示
す形状にエッチングされた。

工程 1) で形成したポロン拡政 口は、 K O H に対してエッチングスピードが 辺く、 1 μ m 贝 の シリコン・ポロン 和 を 残すことができ、これを 昇 1 図の ダイヤフラム 和 1 0 3 とした。

3) 次に第1図b) ダイヤフラム部103に所定のパターンの配組104を形成した。配線:04 は蒸行によりA&別を2μmの即さで形成した

役、配組104にフレミングの法則により力が吐出□100の方向へかかるように包汲を流したところ、インク吐出□100からインク酒を飛ばすことができた。

[突 茄 例 2]

[交 施 例 3]

突施例 1 と同様の方法を用いて、 53 5 20 の断面 似道をもつインクジェットヘッドを製道した。

このインクジェットヘッドは契筋例 1 と同様の 方法により吐出口よりインク紛を飛ばすことがで 後、通常のフォトリソエッチング工程をへて所定のパターンを形成した。

4) パイレックスガラス 基板 1 0 1 と S i 基板 1 0 2 の接合は 組 極接合法、 いわゆるマロリー接合 法を用いた。

- 5) 更に直径 5 0 μ m のインク吐出口 1 0 6 を持つ 口さ 5 0 μ m のノズルブレート 基 板 1 0 5 を 基 板 1 0 2 との 間 隔 が 8 0 0 μ m となるように スペーサー 1 0 7 と 1 0 8 を入れエポキシ樹脂を用いて貼り合わせた。
- 5) このようにして組み立てられたインクジェットへッドの両例に永久磁石110、120を昇1 図に示すように磁접を配配することにより本発明のインクジェットヘッドを作った。
- 7) 芸板102と105の間にインクを凝たした

きた.

(発明の効果)

以上変施例よりわかるように、本発明のインクジェットヘッドは、返助に発庶方式を取らないため呆子の身命が長く、かつ返助案子がICプロセスに代表される忍顧加工プロセスにより形成されるため驱動案子の高密底化が可能である。

即ち、本発明によれば高弱命かつ高印字品質 (高密度ドット)のインクジェットヘッドが可能 となった。

4. 図面の簡単な説明

到 1 図 (a) は本発明のインクジェットヘッドの上面図、 知 1 図 (b) は本発明のインクジェットヘッドの断面図。

第2 図は本発明のインクジェットヘッドダイヤフラム町の断面形状図。

第3図は従来の発熱式インクジェットヘッドの 断面図。

5月4回は従来の圧電景子式インクジェットへっ

特閒平4-129745 (4)

ドの断面図。

第5図は本発明のインクジェットヘッドの断面図。

- 100・・・インク吐出口 (ノズル)
- 101・・・パイレックス基板
- 102···Si基板
- 103・・・ダイヤフラム部
- 104・・・登線
- 105 ...ノズルプレート
- 106 · · · 液晶
- 107
- 110 · · · 磁石
- 120 · · · 磁石
- 301 · · · 基板
- 302 - 発熱体
- 303・・・ノズルプレート
- 304・・・インク
- 305・・・ノズル(インク吐出口)

401・・・基板

403・・・ノズルブレート

405・・・ノズル(インク吐出口)

500・・・ノズル

501・・・パイレックスガラス基板

5 0 2 · · · S i 基板

503・・・ダイヤフラム部

504・・・配線

505・・・ノズルブレート

506...液晶

507

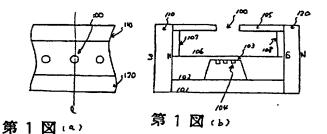
508・・・スペーサー

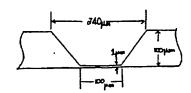
509···艳珠蕻(SiO』)

5 1 0 · · · 磁石

520 · · · 田石

以上





第2图

